

## Objektiv k bočnímu prohlížení BGA 90°, standardní OP-006 550

<b>Obj. číslo:</b>	106000941
<b>Dostupnost:</b>	4 týdny



### Popis

Objektiv k bočnímu prohlížení BGA 90°. Používá se ke kontrole pájených spojů na součástkách BGA,  $\mu$ BGA, CSP a lícních čipech. Optická hlava se dostane na plochu pouze 7.2 x 0.8 mm.

### Obsah balení

Objektiv k bočnímu prohlížení BGA s nízkou clonou a optickou sondou.

Ochranné kryty.

Uživatelská příručka.

### Technická data

Název parametru	Hodnota
Zvětšení	~ 280x - 5x
Zorné pole	~ 1,2 - 50 mm
Osvětlení	přední vestavěné LED osvětlení, zadní připojitelné LED osvětlení, volně stojící kartáčkové LED osvětlení
Napájení	řední světlo pomocí kamery (USB2.0 z PC), zadní světlo pomocí externího napájení, kartáčkové osvětlení pomocí baterie nebo externího napájení
Rozměry (š x h x v)	165 x 50 x 36 mm
Hmotnost	200 g
Zobrazení	boční zobrazení BGA, objektivy